

2017-2022年中国IC设计 市场竞争形势分析与投资战略研究报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2017-2022年中国IC设计市场竞争形势分析与投资战略研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/ruanjian/Q36189PXWG.html>

报告价格：印刷版：RMB 7000 电子版：RMB 7200 印刷版+电子版：RMB 7500

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

IC设计是将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体的物理版图的过程，也是一个把产品从抽象的过程一步步具体化、直至最终物理实现的过程。为了完成这一过程，人们研究出了层次化和结构化的设计方法：层次化的设计方法能使复杂的系统简化，并能在不同的设计层次及时发现错误并加以纠正；结构化的设计方法是把复杂抽象的系统划分成一些可操作的模块，允许多个设计者同时设计，而且某些子模块的资源可以共享。

在集成电路设计领域研究预测，中国大陆IC设计产业受惠于政府政策支持、技术层次提升与拥有广大的内需市场，2015年总产值成长幅度将超过15%。

截至2014年底，中国占全球半导体消费市场的份额已达到了创纪录的56.6%。过去11年中国市场复合年增长率达到了18.8%，而同期全球芯片消费的复合年增长率仅为6.6%。

2014年中国集成电路产业各价值链结构

截至2014年底，中国占全球半导体消费市场的份额已达到了创纪录的56.6%。过去11年中国市场复合年增长率达到了18.8%，而同期全球芯片消费的复合年增长率仅为6.6%。

中国半导体市场需求（亿元）

智研数据研究中心发布的《2017-2022年中国IC设计市场竞争形势分析与投资战略研究报告》共十章。首先介绍了IC设计相关概念及发展环境，接着分析了中国IC设计规模及消费需求，然后对中国IC设计市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国IC设计面临的机遇及发展前景。您若想对中国IC设计有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 IC设计行业概述

第一节 IC设计行业特点

IC集成电路生产流程图

第二节 IC设计行业发展趋势

第二章 中国IC设计行业发展环境分析

第一节 经济环境分析

一、国民经济运行情况GDP

二、消费价格指数CPI、PPI

三、全国居民收入情况

四、恩格尔系数

五、工业发展形势

六、固定资产投资情况

七、财政收支状况

八、中国汇率调整

第二节 政策环境分析

一、行业政策影响分析

二、相关行业标准分析

第三节 IC设计行业社会环境分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、中国城镇化率

六、居民的各种消费观念和习惯

第四节 2012-2013年中国IC设计行业技术环境分析

第三章 全球及中国IC设计市场

第一节 全球IC设计市场

IC Insights发表的统计数据，2015年全球IC设计产业的整体营收规模为842亿美元。总部设于美国的IC设计公司囊括了全球IC设计产业营收的62%。台湾IC设计公司占比为18%，排名第二。

2015年全球各地区IC设计公司占比

第二节 台湾IC设计市场

第三节 中国大陆IC设计市场

一、中国IC设计市场概况

2015年中国IC设计行业企业共137家，其中，北京市占行业城市分布的24.51%，企业人员50人以下规模占82.48%，北京市占行业省份分布的19.55%，天津市18.8%。

IC设计行业分省份统计

二、中国手机IC市场

三、中国智能卡IC市场

四、中国电源管理芯片市场

第四章 基础类IC设计企业

第一节 上海贝岭（600171，SHANGHAI BELLING CO., LTD.）

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第二节 无锡华润微电子（00597.HK）

一、公司简介

二、公司运营

三、发展战略

第三节 华微电子（600360，JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.）

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第四节 晶门科技（002878.HK,SOLOMON SYSTEM）

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第五节 北京君正集成电路股份有限公司(上市通过审核)

第六节 北京神州龙芯集成电路设计有限公司

第七节 苏州国芯科技有限公司

第五章 通讯类IC设计企业

第一节 国民技术

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第二节 锐迪科(RDA MICROELECTRONICS,INC)

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第三节 海思

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第四节 展讯

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第五节 联芯科技有限公司

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第六章 多媒体IC设计企业

第一节 中星微电子

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第二节 珠海炬力

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第三节 士兰微(600460.SH)

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第四节 上海泰景

第五节 深圳芯邦

第六节 上海格科微

第七节 北京海尔

第八节 杭州国芯

第七章 智能卡IC设计企业

第一节 远望谷（002161）

一、企业基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第二节 上海复旦微电子（8102.HK）

第三节 大唐微电子

第四节 上海华虹

第五节 北京同方微电子有限公司

第八章 其他类型IC设计企业

第一节 欧比特

一、企业基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第二节 福星晓程（300139）

一、企业基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第三节 长电科技

一、企业基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第四节 东软载波

一、企业基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第九章 2017-2022年中国|IC设计发展前景预测

第一节 行业发展趋势预测

第二节 未来企业竞争格局

第三节 行业资源整合趋势

第四节 产业链竞争态势发展预测

第十章 2017-2022年中国|IC设计行业投资机会与风险预警

第一节 投资环境的分析与对策

第二节 投资机遇分析

第三节 投资风险分析

一、政策风险

二、经营风险

三、技术风险

四、进入退出风险

第四节 投资策略与建议

一、企业资本结构选择

二、企业战略选择

三、投资区域选择

第五节 专家投资建议（ZYLT）

图表目录（部分）：

图表 IC 产业垂直分工演化过程

图表 IC 设计在半导体产业链中的价值占比

图表 IC 设计技术发展进程

图表 IC 系统性能和集成度

图表 3C 应用领域关键 IC 整合趋势

图表 人机接口关键半导体组件及主要供货商

图表 2013-2015 年全球 25 大 IC 设计商

图表 2010-2015 年（近几年）台湾 IC 设计产业产值

图表 2013-2015 年台湾 IC 设计产业前 10 大厂商营收及成长率

图表 2012-2015 年中国 IC 设计产值变化趋势图

图表 中国 IC 市场应用结构

图表 2014 年 4 月至 2015 年 4 月国内手机出货量

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/ruanjian/Q36189PXWG.html>